③ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

② Patentschrift⑤ DE 36 02 759 C 2

(5) int. Cl.⁵: H 01 F 27/04



DEUTSCHES PATENTAMT

 (21) Aktenzeichen:
 P 36 02 759.6-32

 (22) Anmeldetag:
 30. 1.86

Offenlegungstag: 6. 8. 87

Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 9. 11. 95

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

3 Patentinhaber:

Vogt Electronic AG, 94130 Obernzell, DE

2 Erfinder:

Wimmer, Willi, 94051 Hauzenberg, DE

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:
DE-GM 79 02 224

(54) Induktives SMD-Bauelement

Beschreibung

In der Elektronik besteht ein großer Bedarf an Bauelementen, die auf der Oberfläche der gedruckten Schaltung durch Lötung montiert werden, sogenannte "surface mounted devices (SMD)". Dies ist für Widerstände und Kondensatoren bereits gelöst. Induktivitäten mit nur einer Wicklung sind ebenfalls bereits aus DE-GM 79 02 224 bekannt.

Induktive Bauelemente, die mehrere Wicklungen und zusätzlich noch besondere hochfrequente Eigenschaften aufweisen müssen, wie z. B. Hochfrequenzübertrager (Impedanzwandler, Richtkoppler etc.) sind bisher noch nicht in SMD-Technik hergestellt worden.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein induktives Bauteil, das die bisherigen Hochfrequenzübertrager für die SMD-Technik verwendbar macht.

Beschreibung des erfindungsgemäßen Bauteils

Eine Wanne 1 ist mit Aussparungen 2 für die Wickeldrahtenden 3 versehen und weist Ausnehmungen 4 am Boden auf, in denen die umgebogenen Wickeldrahtenden fixiert werden, um eine Kontaktierung mit der Oberfläche der gedruckten Schaltung zu gewährleisten.

In die Wanne 1 wird der bewickelte Kern 5 (hier ein 2-Lochkern) dergestalt eingefügt, daß die Wickeldrahtenden, die bereits verzinnt sind, in die Aussparungen 2 zu liegen kommen.

Zur Festlegung des Kerns 5 mit Wicklungen und der 30 Wickeldrahtenden 3 wird von oben eine Kappe 6 eingedrückt, die selbsthaltend ist.

Die noch herausstehenden, verzinnten Wickeldrahtenden 3 werden in die Ausnehmungen 4 umgebogen.

Patentansprüche

1. Induktives SMD-Bauteil, bei dem der bewickelte Kern in ein Gehäuse eingebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Wickeldrahtenden (3) den äußeren Umriß des Gehäuses (1) überragen und in die Ausnehmungen (4) des Gehäuses (1) umgebogen sind, um die Lötpunkte für die Verbindung mit der gedruckten Schaltung zu bilden.

2. Induktives SMD-Bauteil nach Anspruch 1, da- 45 durch gekennzeichnet, daß der bewickelte Kern (5) im Gehäuse (1) durch einen selbstfixierenden Dekkel (6) gehalten wird, der gleichzeitig die Wickeldrahtenden (3) festlegt.

3. Induktives SMD-Bauteil nach Anspruch 1 und 2, 50 dadurch gekennzeichnet, daß das Bauelement ein Hochfrequenzübertrager, ein Impedanzwandler oder ein Richtkoppler ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

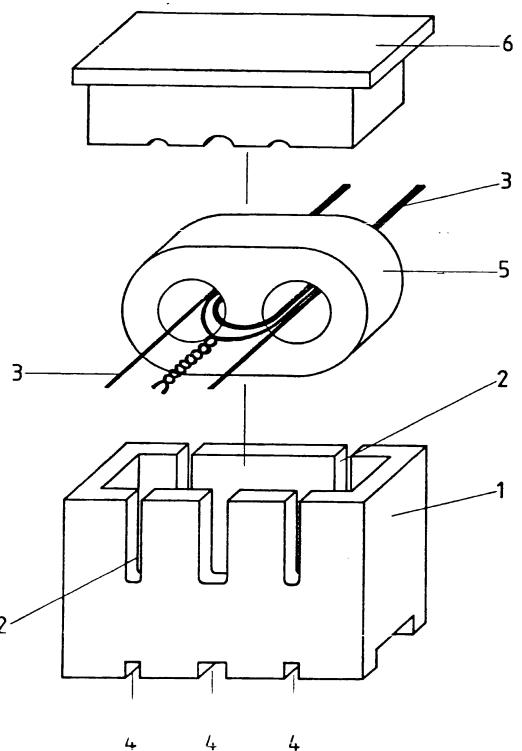
- Leerseite -

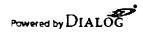
Nummer: Int. Cl.5:

DE 36 02 759 C2 H 01 F 27/04

Veröffentlichungstag: 9. November 1995

Blatt 1







Basic Patent (Number, Kind, Date): DE 3602759 A1 870806

Patent Family:

| Patent Number | Kind | Date | Application Number | Kind | Date |
|------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|
| DE 3602759 | A1 | 870806 | DE 3602759 | A | 860130 (Basic) |
| DE 3602759 | C2 | 9 51109 | DE 3602759 | Α | 860130 |

Priority Data:

Patent Number Kind Date DE 3602759 A 860130

PATENT FAMILY:

Germany (DE)

Patent (Number, Kind, Date): DE 3602759 A1 870806 INDUKTIVES SMD-BAUELEMENT (German) Patent Assignee: VOGT ELECTRONIC AG (DE)

Author (Inventor): WIMMER WILLI (DE)

Priority (Number, Kind, Date): DE 3602759 A 860130 Applic (Number, Kind, Date): DE 3602759 A 860130

IPC: * H01F-015/02; H01F-015/10; H01F-019/00; H03H-001/00; H03H-007/38; H03H-007/48

Derwent WPI Acc No: * G 87-222107

Languageof Document: German

Patent (Number, Kind, Date): DE 3602759 C2 951109 INDUKTIVESSMD-BAUELEMENT (German) Patent Assignee: VOGT ELECTRONIC AG (DE)

Author (Inventor): WIMMER WILLI (DE)

Priority (Number, Kind, Date): DE 3602759 A 860130 Applic (Number, Kind, Date): DE 3602759 A 860130

Filing Details: DE C2 D2 Grant of a patent after examination process

IPC: * H01F-027/04

Derwent WPI AccNo: * G 87-222107 Language of Document: German

Germany (DE) - Legal Status

| _ | |
|---|--|
| | |
| | |
| • | |

| Number | Type | Date | Code | Text | |
|---------------|------|--------|------------|---|---|
| DE 3602759 | P | 860130 | DE AE | DOMESTIC APPLICATION (PATENT APPLICATION) | (INLANDSANMELDUNG (PATENTANMELDUNG)) |
| | | | | DE 3602759 A 860130 | ,, |
| DE 3602759 | P | 870806 | DE A1 | LAYING OPEN FOR PUBLIC INSPECTION | (OFFENLEGUNG) |
| DE 3602759 | P | 920409 | DE 8110 | REQUEST FOR EXAMINATION PARAGRAPH 44 | (EINGANG VON PRUEFUNGSANTRAEGEN PAR. 44) |
| DE 3602759 | P | 950713 | DE 8136 | DISPOSAL/NON-PAYMENT OF THE FEE FOR PUBLICATION/GRANT | (ERLEDIGT WEGEN NICHTZ. D. BEKANNTMACHUNGS- BZW. ERTEILUNGSGEB.) |
| DE 3602759 | P | 951012 | DE8170 | REINSTATEMENT OF THE FORMER POSITION | (WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND) |
| DE 3602759 | P | 951109 | DE D2 | GRANT AFTER EXAMINATION | (PATENTERTEILUNG NACH DURCHFUEHRUNG DES PRUEFUNGSVERFAHRENS) |
| DE 3602759 | P | 960509 | DE 8364 | NO OPPOSITION DURING TERM OF OPPOSITION | (EINSPRUCHSFRIST ABGELAUFEN OHNE DASS EINSPRUCH ERHOBEN WURDE) |

INPADOC/Family and Legal Status © 2001 European Patent Office. All rights reserved. Dialog® File Number 345 Accession Number 6620583





Inductor surface mounting device - has wound core held in container with leads bent under container base

Patent Assignee: VOGT ELECTRONIC AG

Inventors: WIMMER W

Patent Family

| | Kind | Date | Application Number | Kind | Date | Week | Type |
|------------|------|----------|---------------------|------|----------|--------|------|
| DE 3602759 | A | 19870806 | DE 3602759 | A | 19860130 | 198732 | В |
| DE 3602759 | C2 | 19951109 | DE 3602 7 59 | A | 19860130 | 199549 | ' |

Priority Applications (Number Kind Date): DE 3602759 A (19860130)

Patent Details

| Patent | Kind | Language | Page | Main IPC | Filing Notes |
|------------|------|----------|------|-------------|--------------|
| DE 3602759 | A | | 3 | | |
| DE 3602759 | C2 | | 3 | H01F-027/04 | - |

Abstract:

DE 3602759 A

The inductance (3,5) is contained in an insulated housing (1,6). The lower section is a case (1) with slots (2) into which the leads (3) from the inductor coil fit. Coil and core fit inside the case. At the bottom of the case are further, shallow slots (4) which extend across the bottom. The tinned lead ends are bent down from the upper slots (2), and into the lower ones (4).

After the coil and core have been placed in the case a lid) is fitted. The lid holds the core in position and prevents movement. The leads bent into the lower slots (4) are in position for surface mounting.

USE - HF inductor for surface mounting on printed circuit board.

1/1

Derwent World Patents Index © 2001 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 7225099